13 223

COPY

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## ◎公開特許公報(A)

平2-24848

Sint.CL'

G 11 B 7/26 B 29 C 43/18 B 29 K 101:10 B 29 L 17:00 登別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月26日

8120-5D 7639-4F

4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5 頁)

公発明の名称

勿出 願 人

光記録媒体用基板の製造方法

キャノン株式会社

**会特 顧 昭63-173815** 

**②出 顧昭63(1988)7月14日** 

@発明者 神尾

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 波辺 徳廣

明 油 含

1. 発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

- 2.特許請求の範囲
- (1) 回凸パターンを有するスタンパー型の型面と基板の表面に光硬化性機能の複調を置き、四級 強どうしが抜放するようにスタンパー型と基板を 重ね合せ、加圧して複調を点接触状態を促て に払げて密着させた後、加圧した状態で紫外線を 照射して光硬化性機能を硬化せしめることを特徴 とする光記量媒体用基板の製造方法。
- (2) 通光性基板を介して落板を加圧する請求項 1 記載の光記録帳外用基板の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[皮楽上の利用分野]

本発明は、光学的に情報の記録・再生を行なう 光記録媒体に用いられる悲観の製造方法に関する ものである。

[ 従来の技術]

## 特徵平2-24848(2)

あり、追加の書を込みも可能である事から記録媒体として有効である。

記録媒体としては、金属材料および有機色素系材料があるが、取扱い品さおよびコストの安さ なから有機色素系材料が一般的に用いられている。

第2図は従来の光カード性体の核文的新報図は ある。何図において、1は透明製能基板、2はデ 記録器、3は接着層、4は保護基板、5はトラック 連貫である。阿第2図において、情報の記録を 生は、透明制能基板1およびトラック得か5を して光学的に書き込みと読み出しを行う。 で して、トラック 得得5の数値な凹凸を利用して・ ザー光の位相差によりトラッキングを

この方式では、トラック語の凹凸が領報の記録・再生の実内表を果す為、レーザービームのトラック語等精度が向上し、構無しの基板を用いる方式よりも高速アクセスが可能となる。また、トラック語の他、トラック語のアドレス。スタートピット、ストップピット。クロック信号、エラー

打正信号等のプレフォーマットを基板変質に形成 しておく事も行なわれている。

これらの方法のうち、スタンパー型を無転写する方法では、設備コストが高く、また成形時間が 民くかかるために生産性が良くないという欠点が あった。

これに対して、2 Pプロセスは設備コストが低く、短期間で成形することができ、生産性に優れている点からトラック語やプレフォーマットを訪板に形成する方法として最適である。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、この2Pプロセスにも以下に記す様な問題点がある。

- ①スタンパー型又は透明側脳高級のいずれか一方に光硬化性側脳の被摘を摘下して硬化するために気配が入り易く、この気配がトラック携やプレフォーマットが形成される層の欠陥となり光カードのトラックはずれをひきおこす原因となる。
- の通明機能基板の厚さが輝く、例えば通常 2 mm以 下の厚さであるために、光硬化性制能を硬化する数に基板がうねる。
- の光硬化性側離からなるトラック溝やブレフォーマットが形成された質の解みが不均一である。

  学の欠点があった。

本発明は、上記の様な従来の光学的情報記録低体の基板の製造に於けるトラック講やプレフォーマットの形成に用いられる2Pプロセスの問題点を克服するためになされたものであり、トラック講やプレフォーマットの形成の数に私の発生がな

く、また拡張のうねりがなく、しかもトラック課 やプレフォーマットが形成された層が均一な光記 低低作用拡張の製造方法を提供することを目的と するものである。

## [設園を解決するための手段]

厚ち、木発明は、凹凸パターンを有するスタンパー型の変面と基板の姿面に光硬化性機能の表面に光硬化性機能の表面に光硬化性機能の表質を設定した。 対応を重ね合せ、加圧して液滴を反対 状態を経て顕状に私げて密避させた後、加圧した状態で常外値を照射して光硬化性機能を硬化せるようにとを特徴とする光記処性体用基板の製造方法である。

以下、図面に基づいて本発明を詳細に説明する。

邓 1 図 (a) ~ (c) 比本是明の光記録媒体用基板の製造方法の一例を示す概略工程図である。 网図において、 1 は適明制脂基板、 8 は光硬化性制脂、 7 はスタンパー型、 9 は紫外線、 6 は透光性 法板、10は作製されたトラック調付き光カード基

丘である。

次いで、第1回(b) に示す様に、透光性拡板 6 を介して透明樹脂基板 1 を加圧しながら、紫外線 9 を限射して前記光硬化性樹脂 8 を硬化させる。 紫外線 9 はスタンパー型 7 が透明な場合にはスタンパー型 7 が透明な場合にはスタンパー型 7 側から照射することができる。

次に、第1図(C) に示す様に、光硬化性樹脂.8

本発明において、透明側脂基板の変態及びスタンパー型の型面上に摘下して並く光硬化性側脂の被調の数は1消以上あればよく、また被調の合計 量は透明側脂基板上へトラック薬やプレフェーマット等のパターンを形成するに必要な量だけあればよく、基板の大きさにより異なるが、例えば0.81~1.0 m#が行ましい。

木発明に用いられる透明機能基板1としては、 光化学的な記録・再生において不都合の少ないも のが好ましく、平滑性が高く、記録・再生に使用 するレーザー光の透過率が高く、複風折の小さい

村村である事が望ましい。通常、プラスチック板やフィルムが用いられ、例えばアクリル側胎、ポリカーボネート系側胎、ポリスチレン系側胎、ポリイミド系にカル系側胎、ポリアセタール系側胎等が用いられ、特にレーザー光透過率が良好で、かつ複思折の少好にいっまた、遠明側胎基板の浮さは通常0.3~0.5 mmの複類の平常な版が好ましい。

透光性基板のは適明機能基板を保護し、うねり及びそり等の発生を防止するために用いられるが、平滑でかつ紫外線を透過する材料が舒適であり、例えば BK7や石英ガラス等が用いられる。

本売明に使用される光硬化性制制は、公知の2Pプロセスに使用可能なものとして市販されているもので良いが、成要後に進光性を失わずかつ 通明制脂基板との最折率 波が 0.05以内のもので、 は近 明制脂基板との接着性が良く、 且つスタンパー型との離型性の良いものが行ましい。例えば、エポキシアクリレート系制的、クレタンアク

リレート系術脳等が挙げられる。

また、本発明に使用されるスタンパー型では通常の凹凸パターンから成るスタンパー型であればよく、例えばガラス基板又は石英基板等の通光性基板にエッチング等によりトラック機やプレフォーマット等のパターンを形成したものが用いられる。

## [作用]

安来法の2Pプロセスのほに基板では、スタいのは、大変化性調整を調下する。 大変化性調整を調下する。 大変に気を変える。 大変に気を変える。 大変に気を変える。 大変に気を変える。 大変に変える。 ために変える。 大変に変える。 ために変える。 ために変なる。 ために変える。 ために変なる。 ために変なる。 ために変える。 ために変える。 ために変なる。 ために変える。 ために変える。 ために変える。 ために変なる。 ために変なる。 ために変える。 ために変える。 ために変える。 ために変える。 ために変える。 ために変える。 ために変なる。 ために変なる。 ために変える。 ために変なる ために変える ために変なる ために変える ために変える ために変える ために変える ために変える ために変える

また、木発明では進光性基板を介して基板を加 圧した状態で光硬化性側面を硬化させるため、基 板のうねりの発生がなく成型することができる。 「字集例 】

以下、実施例を示し本発明をさらに具体的に説明する。

#### 突進例 1

度158 mm。積150 mm。厚さ8.4 mmのポリカーボネート基板(パンライト2 H、 市人化成時製)上の中央部にエポキシアクリレート(38X 882 スリーボンド社製)からなる光硬化性桝舶を8.3 mg 第下した。

また、後 158 mm、積 158 ma、 月 2 3 amの回顧基 板上にエッチングにより凹凸パターンを形成した スタンパー型上の中央部にエポキシアクリレート (30 X 882 スリーポンド社型)からなる光硬化性 傾動を 0.3 mを前下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーボネート 基板を阿装満どうしが検触するように重ね合せ、 さらにポリカーボネート基板上に終 150 mm。機 得られた連明制服基板は、気配の製入が仕組の ためにトラック排やプレフェーマットが形成され た器に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無 く、またトラック情が形成された光硬化性制脂器 の護尿は約18mで均一であった。

## 実施何2

度150 mm。 横158 mm。 厚さ 0.4 mmのポリカーボネート基板(パントライト 251 、帝人化成物製)上の中央部にエポキシアクリレート(MRA 201、三 支レーヨン物製)からなる光硬化性樹脂を 0.3 mst 渡下した。

また、展150 mm。 積150 mm。厚さ3 mmの石灰ガ

ラス基板上にエッチングにより凹凸パターンを形成したスタンパー型上の中央部にエポキシアクリレート(HRA2D1、三妻レーヨン何製)からなる光優化性視腦を8.3 e推断下した。

得られた透明樹脂基板は、気料の混入が皆無の ためにトラック清やプレフォーマットが形成され た層に欠論がない基板であり、うねりやそりは無 く、またトラック語が形成された光硬化性樹脂層 の親厚は約18mmで均一であった。

## [ 発明の効果]

以上説明した様に、本発明によれば、スタンパー夏と基板の円力に光硬化性製脂の被摘を調下し、点接競技に加圧しながら光硬化性制能を硬化させるために、他の製入がなくなり、トラックはないフォーマット等のパターンが欠陥はやプレフォーマット等のパターンが欠陥はできないという。

また、基板を平滑な通光性基板で加圧しながら 光硬化性機能を硬化させるために、基板のうねり やそり等の発生がなく、かつ光硬化性機能の膜厚 が切っになる。

## 4.図画の簡単な説明

第1回(a) ~(c) は木免明の光記録機体用基板の製造方法の一例を示す機略工程図および第2図は従来の光カード媒体の模式的質量図である。

1 -- 達明模能基板 2 -- 光記録階 3 -- 接着階 4 -- 保護基板

5ートラック講師 6一通光性拡展

9 --- 余外銀 18--- 光力一ド基板

# 特開平2-24848(5)

